

一般社団法人 溶接学会  
若手会員の会 2023年度第1回 研究会

日時：2023年8月4日（金） 15:00~17:00  
開催方法：Microsoft Teamsによるオンライン開催

## プログラム

15:00 開会の挨拶

15:05~17:00 研究会

- (1) Cu-Cu固相拡散接合挙動に関する分子動力学シミュレーション  
大阪大学 接合科学研究所 ○巽 裕章, C. R. Kao, 西川 宏
- (2) DXを活用した溶接訓練システムの開発  
青森県産業技術センター ○長谷川 諒, 加藤 大樹, 佐々木 正司
- (3) Numerical analysis on the Effect of Heat Loss by Zinc Evaporation in Aluminum alloy - GI steel Joining by AC Pulse GMAW  
大阪大学 接合科学研究所 ○HONG Seong Min
- (4) フリーディスカッション

17:00 頃 閉会の挨拶

### 参加方法

ご所属、氏名、メールアドレスを明記のうえ、**8月2日（水）**までに  
鴫田 ([shun.tokita.c4@tohoku.ac.jp](mailto:shun.tokita.c4@tohoku.ac.jp)) 宛にメールにてご連絡ください。  
折り返し会議URLをお送りいたします。